

ORGANIZAČNÍ INFORMACE:

MÍSTO KONÁNÍ:

Střední škola informatiky, Čichnova 23, 624 00 Brno

SPOJENÍ DO MÍSTA KONÁNÍ KONFERENCE:

- z hlavního nádraží ČD tramvaj č. 1, směr Bystrc, výstup zastávka **vozovna Komín** (cca 20 min. jízdy)
- z autobusového nádraží přejít pěšky k nádraží ČD (cca 7 min.) a odtud pokračovat tramvají č. 1, směr Bystrc, výstup **vozovna Komín**
- vlastní dopravou – od brněnského výstaviště směr Bystrc (přehrada), před prodejnu OPEL (po levé straně silnice) odbočit doleva na Jundrov, za prodejnu OPEL směr vpravo, odtud se již po pravé straně nachází areál SŠ informatiky s možností parkování.

ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY:

Zašlete **poštou** spolu se závazným požadavkem na stravu, nejpozději do **17. 10. 2014** na adresu:

SMT-INFO konsorcium, Údolní 53, 602 00 Brno

fax: 00420-546 211 009

e-mail: smtinfo@nexta.cz do 17. 10. 2014

UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ:

Ubytování **nezajišťujeme**.

Každý si zajistí ubytování dle vlastního požadavku na níže uvedené kontaktní adrese:

Ubytování na Střední škole informatiky

Čichnova 23, Brno-Komín

Telefonické objednávky: p. Hanáková, p. Kneslová
00420-541 123 364

Ubytování je zajišťováno v buňkách hotelového typu

Stravování: oběd v areálu SŠ informatiky á 75,- Kč

Prezence: 21. 10. 2014 8.15–8.40 hod.

Účastnický poplatek včetně občerstvení a bulletinu

(úhrada při prezenci)

400,- Kč

SMT-INFO KONSORCIUM

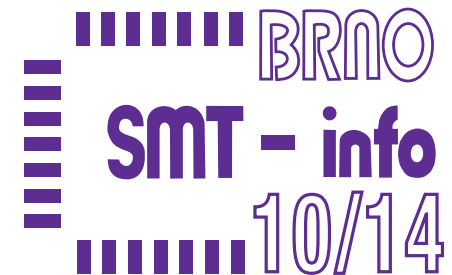
ve spolupráci s

FEKT VUT v Brně

a

SŠ INFORMATIKY BRNO

Vás zvou
na mezinárodní konferenci



PÁJENÍ A TEPELNÉ PROCESY

ČIŠTĚNÍ DPS

NOVINKY V MIKROELEKTRONICE VADY PÁJENÉHO SPOJE

BRNO 21. října 2014
SŠ informatiky
Čichnova 23, Brno-Komín

kód akce 10/14

SMT-INFO konsorcium
Údolní 53
602 00 BRNO
Czech Republic

ZAMĚŘENÍ KONFERENCE:

- PÁJENÍ A TEPELNÉ PROCESY
- ČIŠTĚNÍ DPS
- NOVINKY V MIKROELEKTRONICE
- VADY PÁJENÉHO SPOJE

ODBORNÁ NABÍDKA:

- Účastníci konference vyslechnou nejnovější informace z výše uvedených tematických oblastí od odborníků renomovaných firem
- V přílehlých prostorách přednáškového sálu budou instalovány stánky následujících firem s odbornou literaturou a demonstračními zařízeními:

ADOPT LÜKON THERMAL SOLUTIONS
AMTECH PAN ELECTRONICS
AMTEST

Pro účastníky a návštěvníky konference budou k dispozici reklamní tabule pro propagaci vlastních výrobků a nabídku nevyužívaných technologických zařízení a služeb.

TĚMATICKÉ ZAMĚŘENÍ DALŠÍCH AKCÍ POŘADANÝCH SMT-INFO:

SMT-INFO 02/2015 10. 2. 2015

Místo konání: SŠ informatiky, Čichnova 23, Brno

- NÁVRHOVÉ SYSTÉMY DPS
- KOMPLEXNÍ VÝROBNÍ LINKY MODERNÍCH MONTÁŽÍ
- INSPEKČNÍ SYSTÉMY

ODBORNÝ GARANT:

SMT-INFO KONSORCIUM, Údolní 53, 602 00 Brno

tel.: 00420-541 146 113

fax: 00420-546 211 009

mobil: 00420-602 542 966

e-mail: smtinfo@nextra.cz

PROGRAM KONFERENCE

Úterý – 21. října 2014

- 8.40 - Zahájení konference
8.45 - Vliv povrchových úprav a ochranných atmosfér na smáčivost povrchu /M. Nestrojil, FEKT VUT Brno/
9.00 - Novinky a trendy u ručního pájení s firmou JBC /J. Vondráček, AMTEST CZECH Brno/
9.30 - Optimalizace tepelných procesů k minimalizaci chyb pájení a diagnostika nastavení pájecího stroje pomocí přístrojů ECD.com /W. Antoniak, ECD, M. Abel, ABE.TEC Ostřešany/
10.10 - Káva, občerstvení
10.30 - Rozdílné pasty pro rozdílné aplikace /C. Hoppenbrowers, ALPHA ALENT Belgie, M. Cichra, ERMEG Liberec/
11.30 - Požadavky na redukci podlahové plochy u tepelných procesů >20 min. (vytvrzování, sušení, aj.) /P. Heilmann, LÜKON THERMAL SOLUTIONS, Täuffelen/
11.50 - Od kondenzace k pyrolýze /M. Hurban, REHM Příbor/
12.10 - Diskuse
12.20 - Novinka SEHO SelectLine s automatickým čištěním pájecích trysek a patentovaným pracovním postupem SyncroFlow-inovativní řešení pro výrazné zvýšení ekonomické efektivity selektivního pájení /K. Malysz, MP ELEKTRONIK TECHNOLOGIE, Blansko/
12.40 - O KROK VPŘED – technologie selektivního pájení a sitotisku ERSA /M. Duda, PBT Rožnov pod. Radh./
13.20 - Oběd
14.00 - Jak se vypořádat s rostoucími nároky na čistotu DPS? /M. Šaffer, PBT Rožnov pod Radh./
14.20 - Proč je důležité umývat DPS, novinky DCT v oblasti mytí a validace procesu /J. Jalový, DCT CZECH Černá Hora/
14.40 - Opravárenské IR stanice – PDR /T. Ševčík, AMTECH Brno/
15.10 - Vady pájených spojů – příčiny a nápravná opatření (Dokumenty : IEC, IPC, AIM, SG,)/K. Jurák, Praha + Z. Nejezchlebová, ÚNMZ Praha/
15.30 - Aspekty ultrazvukového pájení /K. Dušek, FEL ČVUT Praha, J. Starý, FEKT VUT Brno/
15.45 - Dutiny (voidy) v pájených spojkách – druhy, mechanismy vzniku, vliv na spolehlivost /J. Starý, FEKT VUT Brno/
16.00 - Diskuse a zakončení konference

**Přednášky v angličtině a němčině budou tlumočeny.
Změny programu vyhrazeny.**

Závazná přihláška na konferenci

PÁJENÍ A TEPELNÉ PROCESY ČIŠTĚNÍ DPS NOVINKY V MIKROELEKTRONICE VADY PÁJENÉHO SPOJE

21. října 2014

Jméno a příjmení, titul

Název a adresa podniku (PSČ)

funkce v zaměstnání

telefon fax

e-mail

Stravování – oběd: 21. října 2014 **ano-ne**

.....
podpis účastníka

.....
razítko a podpis
organizace

ZAŘAZENÍ DO DATABANKY SMT-INFO 2015

02/15 Návrhové systémy DPS, Komplex.výrob.linky **ano-ne**

04/15 Výroba DPS, Materiály pro montáž. technologie **ano-ne**

10/15 Pájení a tepelné procesy, Čištění DPS, Trendy **ano-ne**

Jméno a příjmení, titul

Název a adresa podniku (PSČ)

e-mail